Introduction

소개

간략한 소개



박익성 Park Ui-song

생년월일: 1997년 3월 19일

연락처: pus0319@naver.com

: 010-2625-0986

경력 - ㈜한기술: 2015-09 ~ (약 5년 근무)

학력 - 전북기계공업고등학교 졸업

- 한국기술교육대학교 기전융합공학전공 학사 졸업

주요 실무 내용

- 임베디드 제품(시스템) H/W 및 F/W 개발 -
- ①. 제품 요구사항에 적합한 Platform 선정.
 - → 사용 Device, 네트워킹 Spec, 필요 ROM(Flash, NAND 등) 및 RAM Memory에 따른 MCU 선정.
- ②. 회로도 작성 및 PCB Artwork.
- ③. 임베디드 제품 Device F/W 설계.
 - → 사용 Device를 구동하기 위한 Driver F/W 개발
 - → 제품 전체 기본동작 성능 테스트용 F/W 개발

사용 Resource 및 Platform







AE32000 core EISC 32bit MCU 계열 (LCD Controller 내장)







각종 MCU F/W 작성 프로그램





ARM Cortex-M RISC 32bit MCU 계열



8051 core Display Scaler MCU







AVR core RISC 8bit MCU 계열





회로도 및 PCB Artwork 프로그램 『四岛이념:實事水是』

성적증명서

제 K - 2002898 호

한국기술교육대학교	0 7 0 0 1	A R 2002000 2
	학 일 자 : 2016년 02월 26일 학부	(전공)/학과 : 기전용합공학과
성 명: 박외성	업 일 자 : 2020년 02월 21일	기전용합공학전공
	·위등록번호: 한기대2019(학)497	
974 - 100 - 00 - 0	위 명 : 공학사	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	구분 교과목명 학점 성적 구	분 교과목명 학점 성격
구분 교과목명 학점 성적	08 기구막 3 8+	and the state of t
2016 학년도 1학기	Q9 원격감시제머기초 3 A+	
13 출리기초 3 A+	09 기전곱학시스엠설계1 3 S	
19 (((中本中)) 差 3 A+ 09 4 8+	취득학점 15.0 청정평균 4.25 환산정수 97.00	
da Nivert Mount		
09 참의적공학설계 2 B* 09 기관공학기초설계1 3 S	2018 학년도 여름학기	
취득학점 15.0 평정평균 4.00 환산점수 94.00	01 기술과경영 2 9+	
취속하십 15.0 생생생전 4.00 전건 8.1 4.00	취득하점 2.0 평점평균 3,50 판산점수 89.00	
2016 학년도 역몸학기		
01 항의적사고와끝보기 2 명+	2018 학년도 2학기 ce 대미국공프로세스및실습 S A+	
취득하게 2.0 - 취정평균 3.50 환산점수 8B,00	03 0(0)222274242	
944420 9556 000 000	00 21210 ALEXTER	
2016 학년도 2학기	0일 구조에작기조및 및 B	
13 미적분학 3 A+	09 기전공학시스템설계2 3 S	
OB 시퀀스제어일실습 4 AD	취목학점 15.0 - 평점평균 4.00 분산점수 94.00	
09 점역학 3 A+	11440 1000	
08 기점공학기초설계2 3 S	2018 학년도 겨울하기	
취목학점 13.0 평정평균 4.30 환산점수 97.60	09 PLC용용실술 2 A+	
2016 학년도 겨울학기	취득학점 2.0 평점평균 4.50 환산점수 100.00	
01 90 2 80		
01 20	2019 학년도 1학기	
취곡학점 2.0 명정평군 3.00 환산정수 84.00		
2017 학년로 1학기	09 구조해석응용 2 A0 09 센서몽용및실험 3 A0	
13 프로그라밍 3 Ao	09 원격감시제어용용 3 A+	
09 자료역학 3 A+	DS 기전중학들업섞계1 4 S	
09 회로이문말실습 3 A+	취목학권 14.0 굉정평균 4.05 환산점수 94.60	
09 PLC제어및실출 3 A+	1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
08 1004775411	2019 학년도 여름학기	
취목학점 16.0 개점제군 4.36 환산점수 98.5		₩ 교과목구분
2017 학년도 여운학기	취목학점 2.0 평형평균 1.00 환산정수 64.00	01.교양필수 02.교양선택
01 프리젠테이센스윌 2 8+	The second secon	03.HRD 원수 04.HRD 선택 05.공학기초평수 06.공학기초선택
081 07729 2 8-	2010 1 0	05.공학기초필수 06.8학기조엔역 07.학부공통필수 08.학부공통선택
회독합점 4.0 평광평균 3.50 환산경수 89.0	(1) La vie A) in m	U1 1
A Comment of the comm	00 =x17k2i 2 B0	11,자유선펙 13.MSC 필수
2017 학년도 2학기	০০ সমুমুক্ত প্ৰসাহ 4 \$	14.MSC 선택 15.교직필수
1 A-1 1 DE 1 3 A-1	의 도 하 과 19 이 의 제 제 공 구 4.13 환산경수 95.56	
(6) (1) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	The second secon	A+ : 100 - 95(4.5) Ao : 94 - 90(4.0)
20 08 SP GAP 3 Ac	축취급학원 13U.U 항원전입전 7.D1 전 U U I	B+ : 89 ~ 85(3.5) Bo : 84 ~ 80(3.0)
이 기계호스설계 3 년 10g1 기계호스설계 3 8		C+ : 79 ~ 75(2.5) Co : 74 - 70(2.0)
A STATE OF THE STA	5.0	D+: 69 ~ 65(1.5) Do: 64 ~ 60(1.0)
의 학교 15.0 백정명군 4.13 관산정수 95.	74.	F : 59 ~ Q(0,0) S : 급체 U : 낙제 I : 미완
120년 17 11 22017 학년도 겨울학기		U . 44
01 智的主動 2 B		위의 사실을 증명 할 때 보지 (
취용학점 2.0 명점평균 3.50 관산점수 89	00	
		2020년 07월 중 기반
2018 학년도 1학기		
09 제어공학및설계 3 A		한국기金교육대 前門高間
DS 전자회로팊실습 3 A	O	

31253 충남 천안시 동남구 병천면 충절로 1600

「교육목표: 신천공학 기승자 및 인적자원 개발 전문가 양성』 「교육목적: 창의적 사고와 능통적 실천능력 배양』

학사 과정 이수표(2016년~2017년)

년도/학기	교과목명	학점	성적
2016년 1학기	물리기초	3	Α+
	대학수학기초	3	A+
	기계제도 및 CAD	4	B+
	창의적공학설계	2	B+
	기전공학기초설계1	3	S
2016년 여름학기	창의적 사고와 글쓰기	2	B+
2016년 2학기	미적분학	3	A+
	시퀀스제어 및 실습	4	Ao
	정역학	3	A+
	기전공학기초설계2	3	S
2016년 겨울학기	영어	2	Во
2017년 1학기	프로그래밍	3	Ao
	재료역학	3	A+
	회로이론 및 실습	3	A+
	PLC제어 및 실습	3	A+
	기전공학요소설계1	3	S
2017년 여름학기	프레젠테이션 스킬	2	B+
	기계가공학	2	B+
2017년 2학기	미분방정식	3	A+
	동역학	3	A+
	3D CAD	3	Ao
	기계요소설계	3	B+
	기전공학요소설계2	3	S
2017년 겨울학기	영어회화	2	B+

학사 과정 이수표(2018년~2019년)

년도/학기	교과목명	학점	성적
2018년 1학기	제어공학 및 설계	3	A+
	전자회로 및 실습	3	A+
	기구학	3	B+
	원격감시제어기초	3	A+
	기전공학시스템설계1	3	S
2018년 여름학기	기술과 경영	2	B+
2018년 2학기	마이크로프로세서 및 실습	3	A+
	기계장치설계실습	3	Во
	구조해석기초 및 실습	3	A+
	제품디자인	3	Ao
	기전공학시스템설계2	3	S
2018년 겨울학기	PLC응용실습	2	A+
2019년 1학기	HRD개론	2	B+
	구조해석응용	2	Ao
	센서응용 및 실험	3	Ao
	원격감시제어응용	3	A+
	기전공학졸업설계1	4	S
2019년 여름학기	기업내교육론	2	Do
2019년 2학기	열유체역학	3	A+
	기계진동해석 및 실습	3	A+
	품질관리	2	Во
	기전공학졸업설계2	4	S

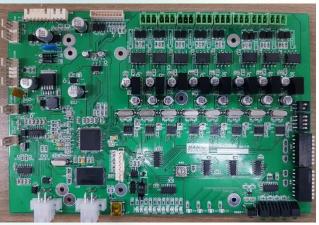
Project

업무 Project

각종 입출력 및 통신 보드

(고객사[미쓰비시, 후지테크, 티센] 별 제어반(CP간 통신보드)







기능 구현 관련 내용

- 32bit MCU 사용
- 각종 시리얼(RS-232,422/485) 및 CAN 통신 기능 구현.
- 외장형 모뎀과 연결하여 원격(무선) 기능 수행.
- FATS 시스템을 이용한 통신 LOG 관리. (부트로더 사용)
- 외부 배터리 관리 시스템 구현. (충/방전, 전원 차단 및 전압 레벨 감지)

- 부트로더의 기본 구성 이해 (H/W 초기화 및 부팅, 각종 모드 구현)
- 시리얼 통신의 기본 개념 이해 (Data Frame, 종류에 따른 구성 등)
- CAN 통신의 기본 개념 이해 (Data Frame, 기본 구성 등)
- 외장형 모뎀의 구성 및 구현 방법의 이해 (시리얼을 이용한 AT Commend 등)

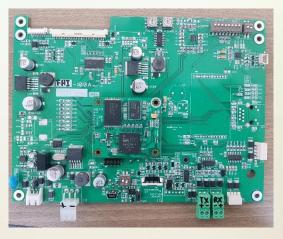
각종 LCD를 이용한 Display류 제품.











기능 구현 관련 내용

- 32bit MCU 사용
- 3.5인치 ~ 15.0인치 TFT LCD 사용.
- 인치에 맞는 LCD 구동회로 구성.
- FATS 시스템을 이용한 출력 이미지 관리. (부트로더 사용)
- 각종 시리얼(RS-232,422/485) 기능 구현

- 다양한 TFT LCD의 특성 이해 (기본구조 및 구성, 시야각 특성, 잔상 등)
- TFT LCD ←→ MCU 간 구현 방법의 이해 (전원, On/OFF 시퀀스, Signal Timing 등)

TouchPanel을 이용한 LCD Touch류 제품.









기능 구현 관련 내용

- 32bit MCU 사용
- 7인치, 12.1인치 LCD 사용.
- 인치별 정전용량형 TouchPanel 사용. (인터페이스 : I2C)
- FATS 시스템을 이용한 출력 이미지 관리. (부트로더 사용)
- 각종 시리얼(RS-232,422/485), CAN통신 구현

- 터치패널의 기본 특성 이해. (기본구조 및 구성, I2C 구현 등)
- 터치패널의 구성/환경에 따른 특성 이해. (전원 노이즈에 따른 터치 감도 영향, PCB 고주파 신호에 따른 터치 감도 영향)

산업용 모니터 기반 LCD 정보표시기류.











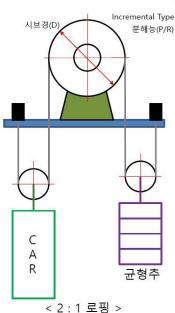
기능 구현 관련 내용

- 8051 core, Display Scaler MCU 사용
- 12.1인치 ~ 32인치 BAR LCD 사용.
- 입력 받은 HDMI 영상/음성신호를 LCD화면/스피커를 통해 출력.
- 모니터 세부 설정 관련 OSD 기능 및 스위치(전원,메뉴,위/아래) 포함.

- 각 종 모니터 제품의 기본 구성 이해 (HDMI 구성 및 특징, 전원 구성 등)
- 모니터 제품의 전원 노이즈 특성 이해 (GND 처리에 따른 노이즈 특성의 차이)
- 단순히 Main Board에서 HDMI 신호만 받는데 통신/접점을 이용한 부가적인 기능(자동 리셋) 구현을 했으면 좋았을 거라는 아쉬움을 느낌.

제어반 보수교육용 시뮬레이터.

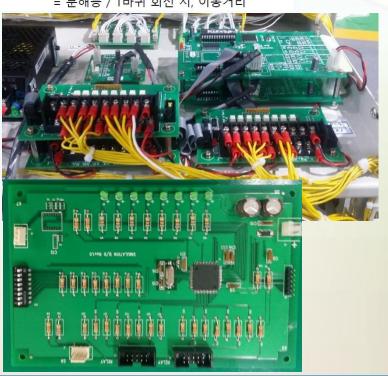
Simulater Modelling



기종	분해능 [P/R]	시브경 [mm]	감속비
ELENESSA (MRL기종)	8192	410	1
NEXPIA (X65AC-17)	512	620	56
NEXPIA (X65AC-29)	1024	620	27.5
NEXWAY	16384	610	1

- * 1바퀴 회전 시, 이동거리 [mm]
- = { π * 시브경} / 로핑비 / 감속비
- * CAR가 움직이는 단위거리(1mm) 당, Pulse 수 [Period/mm]
- = 분해능 / 1바퀴 회전 시, 이동거리





기능 구현 관련 내용

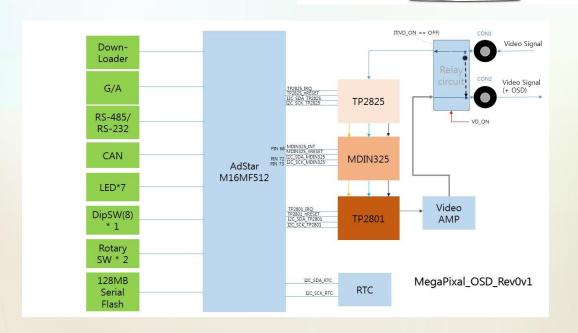
- 8bit MCU 사용
- Target: 미쓰비시 제어반(고속,저속).
- Incremental Type 엔코더의 A,B상 신호를 받음.
- 받은 신호를 연산하여 가상으로 층별 구동스위치(DZ,RL) 및 종점스위치(DSR, USR, 1DSD, 1USD) 출력 신호 전달.

- 엘리베이터의 가장 기본적인 구성 이해 [엔코더, 제어반 연동 기판, 종점스위치 등
- 엔코더 신호 특징에 대한 이해 (채터링 및 가/감속 시의 출력신호 변화)
- 피트의 종점스위치 동작에 대한 이해
- 실제 제어반에서 엔코더 신호에 대해 처리하는 알고리즘을 그대로 구현하지 못해 아쉬움.

200만 화소(Pixel) 아날로그 카메라 OSD 출력 시스템.







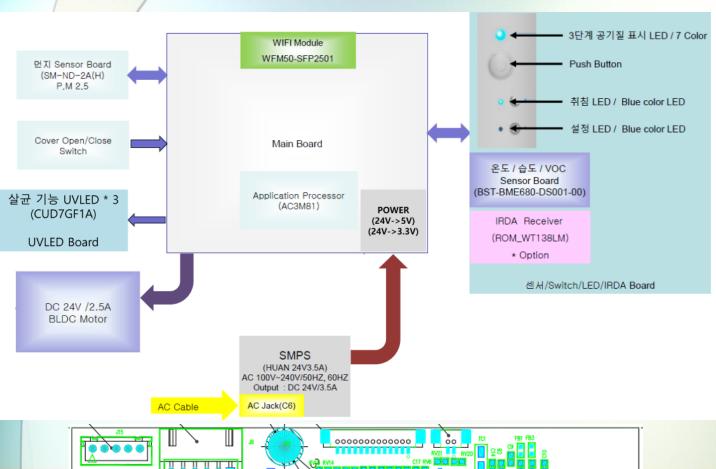
기능 구현 관련 내용

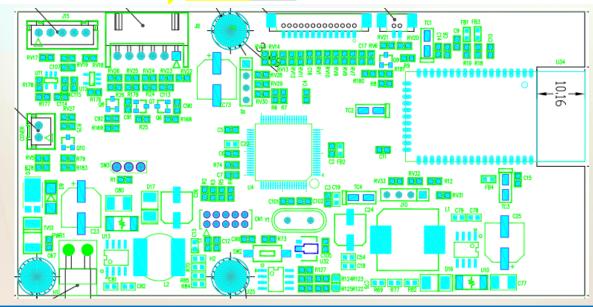
- 32bit MCU 사용
- 각종 아날로그 카메라 입/출력 및 OSD 출력 Chipset 사용. (인터페이스: I2C)
- 각종 아날로그 카메라 I/F(TVI, AHD) 지원 및 AutoDetection 기능 구현.
- 시리얼 통신을 통해 입력 받은 정보 (ex : E/L 운행정보)를

자막(OSD)로 출력하는 기능 구현.

- 각종 아날로그 카메라 I/F 종류 파악 (TVI, AHD 등)
- 아날로그 카메라 관련 Chipset 파악
- 이미지 출력 및 애니메이션 등의 자막 기능을 구현하지 못해 아쉬움.

실내용 공기청정기.



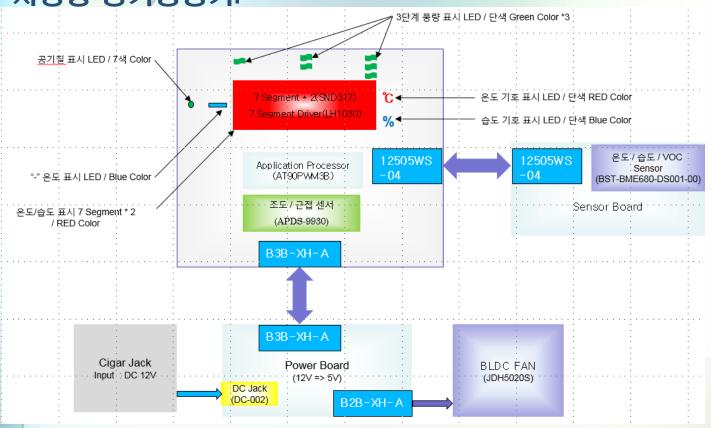


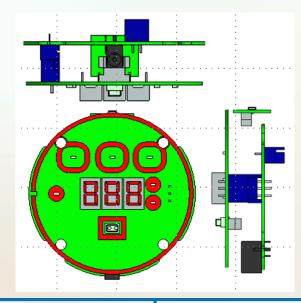
기능 구현 관련 내용

- 32bit MCU 사용
- BLDC 모터 사용 및 구현(PFM 방식).
- 먼지 및 온/습도 Sensor 사용 및 구현 (인터페이스: I2C)
- IRDA Receiver 사용 및 구현 (NEC, 38Khz)

- PFM 방식의 BLDC 모터 구성 및 구현방법 이해
 - (Frequency를 이용한 속도조절, 속도 Feedback 등.)
- 각종 센서류 구성 및 구현방법 이해 (먼지, 온/습도 센서)
- NEC 방식의 IRDA Receiver 구성 및 구현 방법 이해.

차량용 공기청정기.



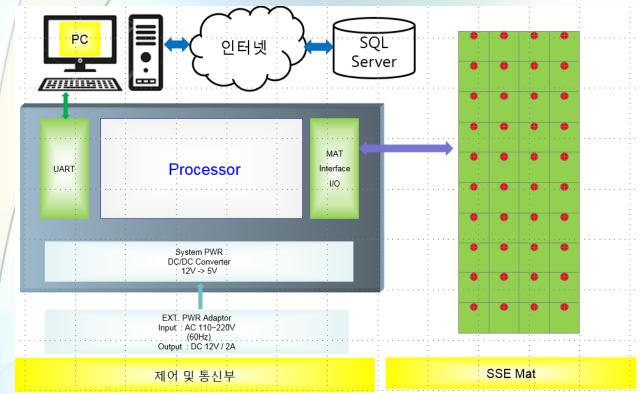


기능 구현 관련 내용

- 8bit MCU 사용
- BLDC 모터 사용(PWM 방식).
- 온/습도 Sensor 사용 (인터페이스: I2C)
- 조도/근접센서 사용 (인터페이스 : I2C)
- FND를 이용한 간단한 Display

- PWM 방식의 BLDC 모터 구현 방법 이해 (Pulse Width를 이용한 속도 조절)
- 각종 센서류 구성 및 구현방법 이해 (온/습도, 조도/근접 센서)

SSE(Square Step Exercise) 전자 매트.







기능 구현 관련 내용

- 8bit MCU 사용
- 매트의 발판 구성.(4X10 매트릭스 구성) : Velostat, 알루미늄 테이프(동판)
- 발판부에 아크릴 도광판 및 LED BAR PCB 부착
- 각 발판의 Voltage level를 Polling 방식으로 체크
- 스마트폰 연동 BLE 기능 구현(Peripheral)

- Velostat 의 압력에 따른 저항 변화 특성 이해(압력이 높을 수록 저항값 감소)
- 센서류의 매트릭스 구성의 특성 이해 (슈미트 트리거 적용 비교기 사용, 채터링 방지 알고리즘 적용 등)
- BLE의 기본 구성 및 구현 방법의 이해 (Peripheral/Server 로써의 동작 구현)